

# 集成电路COB封装填充胶包封胶

产品名称	集成电路COB封装填充胶包封胶
公司名称	上海金泰诺材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金泰诺 型号:COB封装填充胶 产地:中国
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室（注册地址）
联系电话	13817204081

## 产品详情

案例名称：集成电路COB封装填充胶包封胶

应用点: COB封装填充

要求：

低温固化，流动性好，固化后亮光

应用点图片：

解决方案：单组份环氧胶

